

분기재무제표에 대한 주석

제 44 기 분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 3월 31일까지

제 43 기 분기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 3월 31일까지

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항 :

가. 회사의 개요 -

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사는 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등을 생산, 판매하는 CE(Consumer Electronics) 사업 그리고 3G폰, 스마트폰 등 HHP, 통신시스템, 프린터, 컴퓨터 등을 생산, 판매하는 IM(Information technology & Mobile Communications) 사업의 DMC 부문과 메모리 반도체, 시스템LSI 등의 제품을 생산, 판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC용 LCD디스플레이 패널 및 모바일용 AMOLED 패널 등을 생산, 판매하고 있는 LCD 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 에스엘시디(S-LCD) 및 Samsung Electronics America 등 156개의 종속기업(주석1. 나 참조)(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하고, 삼성 SDI 등 34개 법인을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*)
국내	월드사이버게임즈	게임대회운영	94.5
	프로소닉	의료용 초음파 진단기등 제조	100.0
	삼성모바일디스플레이	TFT-LCD/AMOLED제조 및 판매	64.4
	하이파이오니어 사모특별자산투자신탁1호	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	에스유머터리얼스	전자제품 제조	50.0
	스테코	반도체 부품생산	51.0
	세메스	반도체/FPD제조장비	85.6
	세크론	반도체 장비	78.1
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	에스엘시디	TFT-LCD제조 및 판매	100.0
	리빙프라자	전자제품 판매	100.0
	에쓰이에이치에프코리아	광케이블, 카메라모듈	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성전자축구단	경기단체 및 경기후원업	100.0
	지이에스	반도체 장비	100.0
	삼성메디슨	의료기기	65.8
	메디슨헬스케어	의료기기	100.0
	레이	Dental CT	68.1
	SVIC 6호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 7호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 14호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Samsung Receivables(SRC)	채권관리	100.0
	Samsung Semiconductor(SSl)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Information Systems America(SISA)	R&D	100.0
	Grandis(GRANDIS)	반도체 R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	CTV 생산	100.0
	Samsung Telecommunications America(STA)	통신제품 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Medison America(SMUS)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electornics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Medison Brasil(SMBR)	의료기기	100.0
	HX Diagnostics(HX)	의료기기	100.0
	HX Reagents(HX Reagent)	의료기기	100.0
	Deltapoint Cardiac Diagnostics(Deltapoint)	의료기기	100.0

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율(%)(*)
유럽	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/LCD 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESIA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics LCD Slovakia(SELSK)	TFT-LCD 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/LCD 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics European Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*)
유럽	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center(SNRC)	R&D	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center UK(SNRC(UK))	R&D	100.0
	SonoAce Deutschland(SMDE)	의료기기	100.0
	Samsung Medison Italia(SMIT)	의료기기	100.0
	Samsung Medison France(SMFR)	의료기기	100.0
	Samsung Medison Europe(SMNL)	의료기기	100.0
	Nanogen Recognomics(Nanogen)	의료기기	60.0
	Samsung Electronics Rus(SER)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine(SEU)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Moscow Research Centre(SMRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Kazakhstan(SEK)	마케팅	100.0
	Samsung Eletronics KZ and Central Asia(SEKZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	CTV 생산	100.0
	Samsung Russia Service Center(SRSC)	서비스	100.0
	Samsung Opto-Electronics GmbH(SOG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Telecoms (UK)(STUK)	전자제품 판매	100.0
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Morocco(SEMRC)	전자제품 판매	100.0

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*1)
아시아	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	51.0
	Samsung Yokohama Research Institute(SYRI)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	통신시스템 판매 및 서비스	100.0
	TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI)	신기술사업자	99.0
	Samsung Medison Japan(SMJP)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 생산 및 판매	80.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	70.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung India Software Operations(SISO)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	통신시스템 판매 및 서비스	99.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Philippines Manufacturing(SEPHIL)	전자제품 생산	100.0
	Batino Realty Corporation(BRC) (*2)	부동산 관리	39.8
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Asia Holding(SEAH)	Holding Company	100.0
	Samsung Bangladesh R&D(SBRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Telecommunications Malaysia(STM)	통신시스템 서비스	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Medison Medical Systems(India)(MI)	의료기기	100.0

(*1) 의결권있는 주식 기준입니다.

(*2) BRC는 소유지분율이 과반수 미만이나, 특수목적기업으로 회사의 특정 사업 필요에 따라 활동이 수행되고 특수목적기업의 운영에서의 효익 대부분을 회사가 얻고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Dongguan Samsung Mobile Display(DSMD)	TFT-LCD 생산	100.0
	Tianjin Samsung Mobile Display(TSMD)	TFT-LCD 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Guangzhou Mobile R&D Center(SGMC)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile R&D(STMC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.8
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	전자제품 생산	91.3
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/LCD 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou LCD(ESL)	TFT-LCD 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	TFT-LCD 임가공	60.0
	Shenzhen Samsung Kejian Mobile Telecommunication Technology(SSKMT)	통신제품 생산	60.0
	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication(SSTC)	이동통신 및 네트워크 제품 판매	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center HK(SNRC(HK))	R&D	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Hainan Fiberoptics(SEHF)	광섬유/케이블 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0
	Medison (Shanghai)(SMS2)	의료기기	100.0
	Samsung Medison Shanghai Medical	의료기기	98.2

	Instrument(SMS1)		
	Medison Medical Equipment(Shanghai)(MMS)	의료기기	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

다. 당기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다(단위 : 백만원).

(1) 당분기

종속기업명	당분기말		당분기 3개월	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성모바일디스플레이	10,098,474	5,131,084	2,310,744	275,086
Samsung Electronics America(SEA)	9,971,035	5,116,555	2,480,049	17,212
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	7,217,025	4,032,460	837,371	6,640
Samsung Semiconductor(SSI)	6,430,472	2,991,021	4,086,542	6,576
에스엘시디	4,872,501	1,411,018	2,282,561	(68,371)
Samsung Electronics European Holding(SEEH)	3,872,132	3,660,489	-	4,164
Samsung (China) Investment(SCIC)	3,636,747	2,858,792	3,021,957	114,173
Samsung Japan(SJC)	2,836,786	2,635,984	1,861,373	16,079
Samsung Electronica da Amazonia(SED)	2,592,702	1,619,182	1,277,171	12,454
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	2,578,654	1,180,234	3,243,103	241,911
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,408,208	984,279	2,926,281	265,367
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	2,117,729	1,190,269	2,427,249	177,105
Samsung Electronics Slovakia(SES)	1,979,754	729,454	1,253,688	46,772
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,863,520	1,618,514	1,248,932	24,322
Samsung Telecommunications America(STA)	1,804,798	1,372,678	2,619,082	21,006
Samsung Electronics Rus Company(SERC)	1,623,485	1,276,863	1,421,830	2,180
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,574,261	1,296,889	2,839,269	189,494
Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	1,488,159	1,066,604	1,735,761	33,065
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	1,451,897	1,313,778	2,750,170	16,180
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,340,658	549,517	1,113,785	53,527
Samsung India Electronics(SIEL)	1,282,324	1,006,001	1,174,466	59,726
Samsung Electronics France(SEF)	1,193,855	843,074	1,140,450	(4,246)
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,169,423	376,134	914,352	18,029
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,161,562	607,536	1,025,536	4,767

Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	1,140,073	963,339	510,679	21,110
기타	32,945,794	20,347,426	24,849,121	500,370

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

(2) 전기

종속기업명	전기말		전분기 3개월	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성모바일디스플레이	9,590,909	4,898,011	1,236,536	136,019
Samsung Electronics America(SEA)	9,816,571	4,913,504	2,274,101	10,303
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	6,952,894	3,731,834	440,407	11,815
Samsung Semiconductor(SSl)	5,974,863	2,490,812	4,160,723	526
에스엘시디	4,940,886	1,411,031	2,343,737	(60,967)
Samsung Electronics European Holding(SEEH)	3,796,937	3,592,183	-	729
Samsung (China) Investment(SCIC)	3,323,358	2,652,717	1,996,681	33,103
Samsung Japan(SJC)	2,856,471	2,197,847	1,767,373	15,209
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	2,434,259	1,482,344	1,086,314	(20,492)
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	2,984,592	1,816,087	1,530,765	86,563
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,217,392	1,043,133	916,827	94,379
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	1,664,989	907,083	1,062,097	43,515
Samsung Electronics Slovakia(SESX)	2,361,719	1,174,527	985,296	50,404
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,794,858	1,582,616	1,452,465	8,490
Samsung Telecommunications America(STA)	2,235,101	1,818,412	2,166,568	(5,595)
Samsung Electronics Rus Company(SERC)	1,509,256	1,189,211	1,166,227	(18,788)
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,368,673	1,285,617	2,700,058	39,053
Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	1,411,349	1,018,670	1,488,989	39,917
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	2,024,403	1,901,188	2,212,223	17,902
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,169,778	443,187	746,373	48,717
Samsung India Electronics(SIEL)	1,090,390	876,886	916,202	37,642
Samsung Electronics France(SEF)	986,708	636,175	1,027,826	(1,540)
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,318,553	592,167	1,362,366	62,059
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	996,860	457,017	781,592	(10,013)
Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	1,155,606	998,115	319,300	3,440
기타	29,976,613	17,511,502	19,273,029	177,991

2. 중요한 회계처리방침 :

2.1. 재무제표 작성기준 -

연결회사의 2012년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업 회계기준서 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고 기간말인 2012년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

동 개정 내용에 따르면, 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용이 더 이상 허용되지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식됩니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율을 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 동 개정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 연결회사는 상기의 개정 기준서의 적용에 따른 연결재무제표에 대한 영향을 파악 중입니다.

계속;

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정

기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'은 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 정하여 한국채택국제회계기준 적용시 일관성을 제고하고 복잡성을 감소시키기 위하여 제정되었습니다. 기업회계기준서 제1113호는 다른 기준서에서 이미 요구하거나 허용하는 사항 이외에 추가적으로 공정가치 측정을 요구하지 않으며, 다른 기준서에서 공정가치 측정이 요구되거나 허용되는 경우 적용되는 지침을 제공합니다. 동 제정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 연결회사는 상기의 제정 기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2. 회계정책 -

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

계속;

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

2.3. 중요한 회계추정 및 가정 -

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

가. 보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

(1) 당분기말

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	15,923,545	-	15,923,545
단기금융상품	-	9,013,539	-	9,013,539
단기매도가능금융자산	-	-	453,108	453,108
매출채권	-	21,900,314	-	21,900,314
미수금	-	2,389,353	-	2,389,353
장기매도가능금융자산	-	-	4,159,420	4,159,420
보증금	-	820,324	-	820,324
기타	103,651	1,326,797	-	1,430,448
계	103,651	51,373,872	4,612,528	56,090,051

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	11,671,411	-	11,671,411
단기차입금	-	4,135,089	4,840,901	8,975,990
단기미지급금	-	8,086,454	-	8,086,454
유동성장기부채	-	28,792	-	28,792
사채	-	1,279,308	-	1,279,308
장기차입금	-	3,584,666	-	3,584,666
장기미지급금	-	933,536	-	933,536
기타	41,487	5,521,264	-	5,562,751
계	41,487	35,240,520	4,840,901	40,122,908

계속;

3. 범주별 금융상품, 계속 :

(2) 전기말

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	14,691,761	-	14,691,761
단기금융상품	-	11,529,905	-	11,529,905
단기매도가능금융자산	-	-	655,969	655,969
매출채권	-	21,882,127	-	21,882,127
미수금	-	2,270,901	-	2,270,901
장기매도가능금융자산	-	-	3,223,598	3,223,598
보증금	-	791,863	-	791,863
기타	130,057	1,289,447	-	1,419,504
계	130,057	52,456,004	3,879,567	56,465,628

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	10,276,727	-	10,276,727
단기차입금	-	4,775,339	4,878,383	9,653,722
단기미지급금	-	8,232,763	-	8,232,763
유동성장기부채	-	30,292	-	30,292
사채	-	1,280,124	-	1,280,124
장기차입금	-	3,682,472	-	3,682,472
장기미지급금	-	1,024,804	-	1,024,804
기타	40,932	7,788,450	-	7,829,382
계	40,932	37,090,971	4,878,383	42,010,286

계속;

3. 범주별 금융상품, 계속 :

나. 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	103,651	-	103,651
장단기매도가능금융자산	3,911,435	96,466	604,627	4,612,528
(2) 부 채				
파생상품	-	41,487	-	41,487

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	130,057	-	130,057
장단기매도가능금융자산	3,182,157	73,672	623,738	3,879,567
(2) 부 채				
파생상품	-	40,932	-	40,932

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

계속;

3. 범주별 금융상품, 계속 :

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

4. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액
제품 및 상품	5,747,651	(180,204)	5,567,447	6,105,312	(199,432)	5,905,880
반제품 및 재공품	3,525,656	(403,780)	3,121,876	3,454,823	(383,461)	3,071,362
원재료 및 저장품	5,284,733	(203,420)	5,081,313	4,673,143	(186,523)	4,486,620
미착품	2,585,887	-	2,585,887	2,252,853	-	2,252,853
계	17,143,927	(787,404)	16,356,523	16,486,131	(769,416)	15,716,715

5. 장기매도가능금융자산 :

보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만 원).

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식(*)	3,458,327	2,526,187
지분증권 - 비상장주식(*)	604,627	623,739
채무증권	96,466	73,672
계	4,159,420	3,223,598

(*) 상기 주식에는 관계기업 및 조인트벤처 투자주식은 제외되어 있습니다.

연체되거나 손상된 매도가능금융자산은 없으며, 보고일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액입니다.

계속;

5. 장기매도가능금융자산, 계속 :

보고기간종료일 현재 상장주식의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

회 사 명	당분기말				전기말
	보유주식수	지분율(%)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	40,675,641	17.6	258,299	1,535,505	1,134,850
삼성정밀화학	2,164,970	8.4	45,678	117,991	132,063
호텔신라	2,004,717	5.0	13,957	96,728	77,182
제일기획	2,998,725	2.6	2,920	54,277	56,826
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	12,623	10,487
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	17,512	17,830
에스에프에이	1,822,000	10.2	38,262	97,477	111,142
에스엔유프리시전	1,075,446	5.3	14,204	10,615	11,400
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	5,952	6,576
Rambus	4,788,125	4.4	92,682	35,139	41,692
Seagate Technology	45,239,490	9.7	788,454	1,387,725	855,665
기타	-	-	22,289	86,783	70,474
계			1,306,761	3,458,327	2,526,187

취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자 :

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 조인트벤처 투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	9,204,169	8,335,290
취득	94,463	286,384
이익 중 지분해당액	367,334	375,608
기타변동액(*)	(718,635)	(334,207)
분기말장부가액	8,947,331	8,663,075

(*) 배당 및 환율 변동에 따른 환산차이 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 조인트벤처 투자현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

회사명	업종	지분율(%)(*)	지역
삼성카드	금융, 신용카드업	35.3	국내
삼성전기	전기, 전자	23.7	국내
삼성SDI	제조업	20.4	국내
삼성에스디에스	서비스	21.7	국내
삼성테크윈	제조업	25.5	국내
삼성엘이디	제조 도매 서비스업	50.0	국내

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속 :

(2) 주요 조인트벤처 투자

회사명	업종	지분율(%)(*)	지역
삼성코닝정밀소재	TFT-LCD등 부품 제조 및 판매	42.5	국내
Siltronic Samsung Wafer	반도체 재료 생산 및 판매	50.0	아시아

(*) 의결권있는 주식 기준입니다.

다. 관계기업 및 조인트벤처 투자 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

(1) 관계기업

회 사 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액	장부가액	취득원가	순자산가액	장부가액
삼성카드	1,538,540	2,151,832	2,168,666	1,538,540	2,167,986	2,184,855
삼성전기	359,237	898,004	819,133	359,237	883,680	799,792
삼성SDI	423,722	1,278,105	1,220,132	423,722	1,242,699	1,185,509
삼성에스디에스	17,967	653,107	642,818	17,967	643,578	632,593
삼성테크윈	174,531	396,503	350,306	174,531	417,708	370,379
삼성엘이디	180,916	285,223	316,914	180,916	311,545	340,145
기타	364,250	475,868	466,389	269,787	354,602	371,909
합계	3,059,163	6,138,642	5,984,358	2,964,700	6,021,798	5,885,182

(2) 조인트벤처 투자

회 사 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액	장부가액	취득원가	순자산가액	장부가액
삼성코닝정밀소재	297,165	2,851,011	2,737,140	297,165	3,191,077	3,089,298
Siltronic Samsung Wafer	266,949	63,934	156,824	266,949	66,843	154,272
기타	152,512	72,783	69,009	152,512	79,027	75,417
합계	716,626	2,987,728	2,962,973	716,626	3,336,947	3,318,987

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속 :

라. 지분법평가 내역(단위: 백만원)

(1) 당분기

회 사 명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(★)	
삼성카드	2,184,855	179,550	(165,487)	(30,252)	2,168,666
삼성전기	799,792	20,882	12,789	(14,330)	819,133
삼성SDI	1,185,509	22,213	25,658	(13,248)	1,220,132
삼성에스디에스	632,593	12,044	2,352	(4,171)	642,818
삼성테크윈	370,379	10,242	(20,340)	(9,975)	350,306
삼성엘이디	340,145	(22,519)	(712)	-	316,914
삼성코닝정밀소재	3,089,298	142,091	3,746	(497,995)	2,737,140
Siltronic Samsung Wafer	154,272	(5,273)	1,316	6,509	156,824
기타	447,326	8,104	(6,069)	86,037	535,398
합계	9,204,169	367,334	(146,747)	(477,425)	8,947,331

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 및 환율 변동 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

회 사 명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(★)	
삼성카드	2,201,154	35,955	350	(64,425)	2,173,034
삼성전기	793,932	21,930	(9,459)	(17,684)	788,719
삼성SDI	1,172,130	15,354	(310)	(23,897)	1,163,277
삼성에스디에스	569,678	16,242	(313)	(3,913)	581,694
삼성테크윈	269,360	10,894	(149)	(8,866)	271,239
삼성엘이디	306,005	8,250	(1,304)	-	312,951
삼성코닝정밀소재	2,599,010	280,611	(2,303)	(199,944)	2,677,374
Siltronic Samsung Wafer	192,500	(9,545)	(752)	647	182,850
기타	231,521	(4,083)	(1,042)	285,541	511,937
합계	8,335,290	375,608	(15,282)	(32,541)	8,663,075

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 및 환율 변동 등으로 구성되어 있습니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속 :

마. 주요 관계기업 및 조인트벤처 투자의 요약 재무정보(단위: 백만원)

(1) 주요 관계기업에 대한 재무정보는 다음과 같습니다.

1) 당분기

회 사 명	당분기말		당분기 3개월	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성카드	14,932,454	8,835,022	1,366,694	508,736
삼성전기	8,095,020	4,156,434	2,229,237	92,481
삼성SDI	8,896,494	2,400,987	1,376,691	112,011
삼성에스디에스	4,024,528	1,010,191	1,217,897	51,774
삼성테크윈	3,381,460	1,824,106	634,952	35,317
삼성엘이디	1,385,805	815,358	367,423	(51,164)

2) 전기

회 사 명	전기말		전분기 3개월	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성카드	16,135,253	9,991,910	808,930	101,846
삼성전기	7,455,731	3,579,943	1,772,513	85,568
삼성SDI	8,527,411	2,212,884	1,209,045	78,713
삼성에스디에스	4,027,597	1,057,695	1,045,172	70,140
삼성테크윈	3,223,454	1,582,808	714,643	37,058
삼성엘이디	1,454,193	831,104	315,616	20,485

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속 :

(2) 조인트벤처 투자에 대한 연결회사의 참여지분에 해당하는 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

구 분	삼성코닝정밀소재	Siltronic Samsung Wafer	기타	합계
유동자산	1,421,600	105,948	177,287	1,704,835
비유동자산	1,727,151	351,364	35,448	2,113,963
총자산	3,148,751	457,312	212,735	3,818,798
유동부채	243,283	86,342	139,952	469,577
비유동부채	54,457	307,036	-	361,493
순자산	2,851,011	63,934	72,783	2,987,728
총수익(*)	366,707	46,565	162,620	575,892
총비용(*)	213,481	51,838	151,654	416,973
분기순이익(*)	153,226	(5,273)	10,966	158,919

(*) 당분기 3개월 기준 금액입니다.

2) 전기말

구 분	삼성코닝정밀소재	Siltronic Samsung Wafer	기타	합계
유동자산	1,759,181	100,952	176,899	2,037,032
비유동자산	1,742,956	343,751	40,346	2,127,053
총자산	3,502,137	444,703	217,245	4,164,085
유동부채	251,287	76,932	138,217	466,436
비유동부채	59,773	300,929	-	360,702
순자산	3,191,077	66,842	79,028	3,336,947
총수익(*)	558,841	38,446	187,249	784,536
총비용(*)	268,276	47,992	186,052	502,320
분기순이익(*)	290,565	(9,545)	1,197	282,217

(*) 전분기 3개월 기준 금액입니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속 :

마. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다(단위: 주, 백만원).

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성SDI	9,282,753	1,271,737	1,239,248
삼성전기	17,693,084	1,767,539	1,374,753
삼성카드	43,393,170	1,711,861	1,687,994
삼성테크윈	13,526,935	919,832	719,633

7. 유형자산 :

가. 당분기와 전분기 중 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	62,043,951	52,964,594
취득 및 자본적지출	7,759,281	5,527,465
처분/폐기/손상	(180,470)	(91,940)
감가상각	(3,489,792)	(2,978,642)
기타	(134,612)	(239,361)
분기말순장부금액	65,998,358	55,182,116

나. 당분기 및 전분기의 유형자산 계정과목별 상각내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
매출원가	3,228,937	2,728,444
판매비와관리비	99,808	89,693
연구개발비 등	161,047	160,505
계	3,489,792	2,978,642

8. 무형자산 :

가. 당분기와 전분기 중 무형자산의 주요변동은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	3,355,236	2,779,439
내부개발에 의한 취득	72,773	104,089
개별 취득	52,149	68,065
상각	(185,578)	(145,106)
처분/폐기/손상	(2,337)	(4,303)
기타	36,864	69,219
분기말장부금액	3,329,107	2,871,403

나. 당분기 및 전분기의 무형자산 계정과목별 상각내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
매출원가	80,047	61,055
판매비와관리비	81,045	62,993
연구개발비 등	24,486	21,058
계	185,578	145,106

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

종 별	차입처	연이자율(%)	금 액(백만원)	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.9 ~ 6.7	4,840,901	4,878,383
무담보차입금	CITI 외	0.3 ~ 15.6	4,135,089	4,775,339
계			8,975,990	9,653,722
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	DBJ 외	2.8 ~ 4.5	9,391	10,820
금융리스부채(*2)	APCI 외	2.2 ~ 15.6	13,934	13,936
계			23,325	24,756
(3) 장기차입금				
은행차입금	SMBC 외	1.3 ~ 5.8	3,466,851	3,559,554
금융리스부채(*2)	APCI 외	2.2 ~ 15.6	117,815	122,918
계			3,584,666	3,682,472

(*1) 상기 차입금 중 담보부 차입금에 대해서는 매출채권 등이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 리스자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
원화사채(하기 "가" 참조)	1,197,296	1,197,079
외화사채(하기 "나" 참조)	82,012	83,045
계	1,279,308	1,280,124

가. 보고기간종료일 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다.

내 역	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액(백만원)	
			당분기말	당분기말	전기말
무보증공모사채	2010.6.17	2013.6.17	4.7	500,000	500,000
무보증공모사채	2011.11.17	2014.11.17	4.1	500,000	500,000
무보증공모사채	2011.11.17	2016.11.17	4.2	200,000	200,000
1년 이내 만기도래분(유동성사채)				-	-
사채할인발행차금				(2,704)	(2,921)
계				1,197,296	1,197,079

상기 사채는 모두 삼성모바일디스플레이가 발행하였으며 만기에 일시상환됩니다.

나. 보고기간종료일 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금액(백만원)	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds	1997.10.2	2027.10.1	7.7	91,024 (US\$80,000천)	92,264 (US\$80,000천)
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)				(5,467)	(5,536)
사채할인발행차금				(3,545)	(3,683)
계				82,012	83,045

회사가 발행한 US\$ denominated Straight Bonds는 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 확정급여부채 :

가. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	158,800	129,440
이자원가	48,761	41,911
사외적립자산의 기대수익	(32,243)	(25,375)
보험수리적손익	11,146	215
축소 등	10,823	545
계	197,287	146,736

구 분	당분기	전분기
제조원가	83,007	59,204
판매비와관리비	44,905	33,298
연구개발비 등	69,375	54,234
계	197,287	146,736

나. 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	3,470,824	3,271,629
사외적립자산의 공정가치	(2,373,620)	(2,423,152)
소 계	1,097,204	848,477
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	265,840	258,711
미인식보험수리적손익	(808,695)	(688,702)
계	554,349	418,486

12. 충당부채 :

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당 (라)	기타	합 계
기초	1,680,534	1,590,079	510,901	-	96,245	3,877,759
순전입액	641,310	662,389	38,782	695,471	61,172	2,099,124
사용액	(465,154)	(131,574)	(134,138)	-	-	(730,866)
기타증감(*)	19,310	3,408	-	-	-	22,718
당분기말	1,876,000	2,124,302	415,545	695,471	157,417	5,268,735

(*) 기타증감은 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험율등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 충당부채로 계상하고 있습니다.

13. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	146,875	153,989

(*) 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증입니다.

나. 소송

(1) 삼성자동차의 채권금융기관들(이하 "채권금융기관들"이라 함)은 2005년 12월에 회사를 포함한 28개 삼성계열사들 및 이견희 회장을 상대로 1999년 9월에 체결된 합의를 근거로 2조 4,500억원과 이에 대한 위약금 등의 지급을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 삼성생명의 상장과정에서 채권금융기관들이 보유한 삼성생명 주식이 매각되고 그 주식 매각대금 중 주당 7만원(액면분할 기준)을 초과하는 금 8,776억원이 에스크로 계좌에 예치되었으며, 본 소송상 청구의 대부분이 취하되었습니다. 서울고등법원은 2011년 1월 11일에 삼성계열사들에게 위약금 6,000억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라는 판결을 선고하였으며, 이에 따라 위 에스크로 계좌에서 위 판결에 따른 위약금 및 지연손해금 합계 6,204억원이 채권금융기관들에게 지급되었습니다. 한편, 이러한 판결에 대하여 회사를 포함한 삼성계열사들 및 채권금융기관들이 모두 상고하여 현재 대법원에서 상고심이 진행 중에 있습니다.

(2) 또한 보고기간종료일 현재 상기 소송 이외 Apple 등 다수의 회사와 정상적인 영업 과정에서 발생한 소송이 계류중이며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실합니다. 회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

14. 자본금 :

가. 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원) 이며, 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 850,664백만원(보통주 736,497백만원 및 우선주 114,167백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

나. 보고기간종료일 현재 해외자본시장에서 유통중인 주식예탁증서(Global Depositary Receipts)의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	우선주	보통주	우선주	보통주
주식수	3,206,340주	7,334,436주	3,092,581주	7,316,976주
좌	6,412,680좌	14,668,872좌	6,185,162좌	14,633,952좌

15. 연결이익잉여금 :

보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
1. 임 의 적 립 금 등	87,915,275	78,713,318
2. 연결미처분이익잉여금	13,735,949	18,829,207
계	101,651,224	97,542,525

16. 기타자본항목 :

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(7,501,421)	(7,539,561)
주식선택권	39,227	55,313
매도가능금융자산평가손익	1,735,537	1,040,849
지분법자본변동	924,688	1,071,435
해외사업환산손익	(727,456)	(834,145)
기타	1,673,881	961,942
계	(3,855,544)	(5,244,167)

회사는 자사주식의 가격안정을 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 주식선택권의 행사시 교부 등에 사용할 예정입니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	우선주	보통주	우선주	보통주
주식수(주)	2,979,693	16,819,368	2,979,693	16,912,614
취득가액(백만원)	621,843	6,879,578	621,843	6,917,718

17. 비지배지분과의 거래 :

2012년 1월 19일 연결회사는 종속기업 에스엘시디에 대한 비지배지분 50%를 1,067,082백만원에 취득하였으며, 이에 따라 회사는 에스엘시디의 지분 100%를 보유하게되었습니다. 취득 당시 연결회사가 계상하고 있던 에스엘시디에 대한 비지배지분의 장부금액은 1,764,927백만원이었으며, 취득대가와의 차이 697,845백만원은 연결회사의 소유주에 귀속되는 기타자본항목으로 계상되었습니다.

18. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
재고자산의 변동	287,919	(194,259)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	19,574,803	17,544,552
종업원급여	3,422,412	2,989,103
퇴직급여	205,366	152,926
감가상각비	3,489,792	2,978,642
무형자산상각비	185,578	145,106
복리후생비	538,553	444,126
지급수수료	1,339,389	1,512,645
기타비용	10,590,076	8,616,731
계(*)	39,633,888	34,189,572

(*) 손익계산서 상의 매출원가, 연구개발비, 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
급여	1,026,335	855,090
퇴직급여	49,687	37,305
지급수수료	1,339,389	1,512,645
감가상각비	99,808	89,693
무형자산상각비	81,045	62,993
광고선전비	753,987	394,573
판매촉진비	974,153	806,592
운반비	830,217	878,126
애프터서비스비	802,157	581,002
기업홍보비	103,159	81,547
기타판매비와관리비	707,196	491,488
계	6,767,133	5,791,054

20. 기타영업수익 및 비용 :

당분기와 전분기의 기타영업수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

과 목	당분기	전분기
기타영업수익 :		
배당금수익	39,521	26,680
수입수수료	64,903	5,134
임대료수익	24,818	23,436
투자자산처분이익	21,943	15,544
유형자산처분이익	26,648	60,490
기타	209,187	178,471
계	387,020	309,755
기타영업비용 :		
기타대손상각비	7,193	2,809
유형자산처분손실	80,585	13,599
기부금	18,494	31,896
기타	66,930	108,360
계	173,202	156,664

21. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
(1) 금융수익		
이자수익	185,718	149,856
－ 대여금및수취채권	184,762	148,760
－ 매도가능금융자산	956	1,096
외환차익	1,243,785	557,627
외화환산이익	427,402	590,479
파생상품평가이익	16,200	24,085
파생상품거래이익	162,309	69,138
계	2,035,414	1,391,185
(2) 금융비용		
이자비용	155,377	138,257
－ 상각후원가로 측정하는 금융부채	155,377	138,257
외환차손	1,049,787	644,056
외화환산손실	392,628	433,996
파생상품평가손실	36,946	23,752
파생상품거래손실	268,192	87,509
계	1,902,930	1,327,570

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 당기손익을 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용 :

법인세비용은 연간 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재의 2012년도 예상 평균연간법인세율은 20.5%(전분기 : 17.8%)입니다. 동 법인세율 증가는 연간 예상 과세소득 증가에 따른 세액공제율 감소에 기인합니다.

23. 주당이익 :

가. 기본주당이익 -

기본주당이익은 연결회사의 당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 천주).

(1) 보통주

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	4,860,894	2,714,645
분기순이익 중 보통주 해당분	4,218,727	2,318,604
÷가중평균유통보통주식수	130,446	130,032
기본 보통주 주당이익(단위:원)	32,341	17,831

(2) 우선주

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	4,860,894	2,714,645
분기순이익 중 우선주 해당분	642,167	396,041
÷가중평균유통우선주식수	19,854	19,854
기본 우선주 주당이익(단위:원)	32,344	19,948

계속;

23. 주당이익, 계속 :

나. 희석주당이익 -

당분기 및 전분기의 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 천주).

(1) 보통주

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있으며 희석주당순이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

구 분	당분기	전분기
보통주 희석순이익	4,219,233	2,318,604
÷가중평균된 유통보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 합산 주식수	130,564	130,313
희석 보통주 주당이익(단위:원)	32,315	17,793

(2) 우선주

구 분	당분기	전분기
우선주 희석순이익	641,661	396,041
÷가중평균된 유통우선주식수와 희석성 잠재적우선주의 합산 주식수	19,854	19,854
희석 우선주 주당이익(단위:원)	32,319	19,948

24. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

(1) 조정내역

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	1,301,804	603,021
2. 금융수익	(791,629)	(833,558)
3. 금융비용	853,143	683,514
4. 퇴직급여	205,366	152,926
5. 감가상각비	3,489,792	2,978,642
6. 무형자산상각비	185,578	145,106
7. 대손상각비 등	46,731	13,891
8. 지분법이익	(367,334)	(375,608)
9. 유형자산처분이익	(26,648)	(60,490)
10. 유형자산처분손실	80,585	13,599
11. 재고자산폐기손실 등	322,549	81,470
12. 기타 수익, 비용	(68,886)	(120,106)
계	5,231,051	3,282,407

계속;

24. 영업에서 창출된 현금흐름, 계속 :

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 (증가) 감소	(81,700)	1,210,588
2. 미수금의 (증가) 감소	(25,911)	100,923
3. 선급금의 (증가) 감소	(71,888)	14,174
4. 장단기 선급비용의 증가	(213,982)	(117,509)
5. 재고자산의 증가	(934,069)	(932,759)
6. 매입채무의 증가	1,624,802	574,601
7. 장단기 미지급금의 감소	(973,906)	(799,296)
8. 선수금의 증가 (감소)	61,241	(17,219)
9. 예수금의 (감소) 증가	(231,454)	333,727
10. 장단기 미지급비용의 감소	(2,182,269)	(2,426,959)
11. 총당부채의 증가	1,368,258	1,170,658
12. 퇴직금의 지급	(83,957)	(56,972)
13. 기타	(142,242)	(156,860)
계	(1,887,077)	(1,102,903)

25. 부문별 보고 :

가. 영업부문별 정보 -

전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

연결회사의 영업부문은 CE, IM, 반도체, LCD 등으로 구성되어 있으며, 조직변경에 따라 전분기 영업부문별 정보는 재작성 되었습니다.

또한 당분기와 전분기의 영업부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 영업부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다(단위: 백만원).

(1) 당분기

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	73,677,500	23,901,297	48,615,561	34,067,845	15,720,969	18,568,029	106,705,051	(61,434,534)	45,270,517
내부매출액	(39,426,209)	(13,227,124)	(25,393,003)	(17,734,824)	(7,743,735)	(10,032,165)	(61,434,534)	61,434,534	-
순매출액	34,251,291	10,674,173	23,222,558	16,333,021	7,977,234	8,535,864	45,270,517	-	45,270,517
감가상각비	318,197	136,478	106,744	3,168,883	2,084,410	1,078,207	3,489,792	-	3,489,792
무형자산상각비	89,603	2,624	45,115	62,596	43,372	18,032	185,578	-	185,578
영업이익(손실)	4,770,027	526,858	4,273,721	1,064,598	762,015	278,678	5,850,447	-	5,850,447

(*) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

계속;

25. 부문별 보고, 계속 :

(2) 전분기

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	52,378,731	23,111,658	28,349,293	30,695,276	17,514,447	13,053,656	82,401,474	(45,416,457)	36,985,017
내부매출액	(27,875,088)	(12,636,889)	(14,658,742)	(15,145,171)	(8,338,673)	(6,540,373)	(45,416,457)	45,416,457	-
순매출액	24,503,643	10,474,769	13,690,551	15,550,105	9,175,774	6,513,283	36,985,017	-	36,985,017
감가상각비	290,640	148,607	83,474	2,687,290	1,758,179	924,732	2,978,642	-	2,978,642
무형자산상각비	47,694	2,998	37,517	47,863	31,907	14,206	145,106	-	145,106
영업이익(손실)	1,542,821	81,085	1,457,644	1,424,592	1,644,667	(229,254)	2,948,536	-	2,948,536

(*) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

나. 지역별 정보 -

당분기와 전분기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

(1) 당분기

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	41,507,806	16,653,725	16,536,368	12,806,452	19,200,700	(61,434,534)	45,270,517
내부매출액	(33,465,385)	(4,751,740)	(5,858,227)	(4,481,334)	(12,877,848)	61,434,534	-
순매출액	8,042,421	11,901,985	10,678,141	8,325,118	6,322,852	-	45,270,517
비유동자산(*)	57,433,594	7,484,275	985,561	1,407,469	2,244,695	(228,129)	69,327,465

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

(2) 전분기

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	31,963,946	14,500,236	14,313,387	8,640,768	12,983,137	(45,416,457)	36,985,017
내부매출액	(25,171,382)	(4,227,139)	(5,908,099)	(2,391,567)	(7,718,270)	45,416,457	-
순매출액	6,792,564	10,273,097	8,405,288	6,249,201	5,264,867	-	36,985,017
비유동자산(*)	48,156,216	6,529,417	1,075,649	1,083,193	1,684,900	(475,327)	58,054,048

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

26. 특수관계자와의 거래 :

가. 관계기업 -

보고기간종료일 현재 연결회사의 주요 관계기업은 삼성SDI, 삼성전기, 삼성에스디에스, 삼성테크윈 및 삼성카드 등입니다.

당분기와 전분기 중 관계기업과의 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
관계기업과의 거래		
매출 등	417,843	94,449
매입 등	2,377,830	1,091,129

구 분	당분기말	전기말
관계기업에 대한 채권, 채무		
채권 등	244,032	225,076
채무 등	1,289,083	1,168,952

계속;

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

나. 조인트벤처 -

연결회사가 보유하고 있는 주요 조인트벤처는 삼성코닝정밀소재, Siltronic SamsungWafer 등입니다.

당분기와 전분기 중 조인트벤처와의 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
조인트벤처와의 거래		
매출 등	15,948	1,660
매입 등	735,344	729,417

구 분	당분기말	전기말
조인트벤처에 대한 채권, 채무		
채권 등	16,943	6,379
채무 등	463,017	379,944

계속;

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

다. 그밖의 특수관계 -

연결회사는 삼성에버랜드, 삼성석유화학 등과 기타 특수관계에 있으며, 당분기와 전분기 중 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
그 밖의 특수관계자와의 거래		
매출 등	24,805	16,921
매입 등	167,773	121,130

구 분	당분기말	전기말
그 밖의 특수관계자에 대한 채권, 채무		
채권 등	246,644	244,411
채무 등	148,408	172,872

라. 주요 경영진에 대한 보상 -

당분기와 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원) 보상을 위해 비용으로 계상한 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
단기급여	2,134	1,653
퇴직급여	117	174
기타 장기급여	1,314	1,497

27. 재무위험관리 :

연결회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 연결회사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

계속;

27. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치 시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별 회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동 위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당분기말 및 전기말 현재 지분증권의 시장가치는 각각 4,062,954백만원 및 3,149,926백만원입니다(주석 5참조).

당분기말 및 전기말 현재 지분증권의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세 고려전)은 각각 34,583백만원 및 25,262백만원입니다.

(3) 이자율 위험

이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

계속;

27. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

계속;

27. 재무위험관리, 계속 :

따라서, 연결회사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 10.9%, 2,380,746백만원과 12.9%, 2,831,801백만원이며, 당분기말 현재 연결회사의 채권 중 3대 국가별 비중은 각각 19.9%, 14.2% 및 9.8%(전기말: 16.0%, 14.7% 및 10.4%)입니다.

다. 유동성 위험

연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

계속;

27. 재무위험관리, 계속 :

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며 회사의 신용등급과 관련하여 S&P는 연결회사의 장기차입금에 대하여 A등급을 부여하였으며 Moody's는 A1을 부여하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	당분기말	전기말
부 채	54,649,928	53,785,931
자 본	105,506,693	101,845,323
부채비율	51.8%	52.8%

28. 보고기간종료일 후 발생사건 :

가. 삼성엘이디 주식회사 합병

회사는 발광다이오드(LED)사업의 경영 효율성 증대 및 회사의 기존 사업간의 시너지효과 극대화를 위하여 삼성엘이디 주식회사와 합병하였습니다. 본 합병은 소규모합병과 간이합병에 해당하므로 합병회사인 회사의 합병 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.

(1) 피합병회사의 개요

피합병회사명	삼성엘이디 주식회사
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 농서동 산 24번지
대표이사	조남성
법인가분	주권비상장법인
합병회사와의 관계	관계기업
합병기일	2012년 4월 1일

(2) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사
회사명	삼성전자	삼성엘이디
합병비율	1	0.0134934

회사는 본 합병으로 인하여 합병 신주를 발행하지 아니하고 피합병회사의 합병기일 현재 주주들에게 회사가 보유하고 있는 자기주식(269,867주)을 교부하였습니다.

계속;

28. 보고기간종료일 후 발생사건, 계속 :

(3) 합병 회계처리

구 분	금액(백만원)
I. 이전대가	688,163
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	54,454
매출채권 및 기타채권	304,552
재고자산	146,141
유형자산	699,803
무형자산	59,512
이연법인세자산	62,733
기타자산	116,208
매입채무 및 기타채무	(205,865)
차입금	(584,338)
퇴직급여채무	(30,108)
기타 부채	(14,206)
총 식별가능한 순자산	608,886
III. 영업권	79,277

(*) 상기 합병 회계처리는 검토일 현재 기준이며, 추후 변동될 수 있습니다.

계속;

28. 보고기간종료일 후 발생사건, 계속 :

나. LCD 사업부 분할

회사는 2012년 2월 20일자 이사회에서 LCD 사업부문을 물적 분할하여 신설회사를 설립하는 것을 결의하였습니다.

분할 신설회사명	삼성디스플레이 주식회사
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95번지
사업부문	LCD 사업
분할기일	2012년 4월 1일

다. 사채 발행

회사의 종속기업인 Samsung Electronics America는 2012년 4월 10일 5년 만기 사채를 발행하였습니다. 사채의 액면가액은 US\$ 1,000백만이며 연이자율은 1.75%입니다.

라. 중국 메모리 생산법인 신규 출자 결정

회사는 2012년 4월 2일자 이사회에서 중국에 NAND Flash 메모리 등을 생산하는 신규법인을 설립하기 위한 자본금 출자(US\$ 2,300백만)를 결의하였습니다.